

$$V_{OUTN} = V_{CM} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) - V_{DAC}$$

- 将 R_1 和 R_2 选择为 $1k\Omega$ ，以实现值为 1 的增益并更大程度地减小噪声。使用 0.1% 容差可更大程度地降低增益误差。
- U1 针对差分输出产生的热噪声具有两条路径：直接通过 U1 以及通过 U2 反转。这两种噪声是相关的，因此它们会直接相加。DAC80501 具有 $74nV/\sqrt{Hz}$ 的输出噪声密度 (e_{n-DAC})，OPA320 具有 $7nV/\sqrt{Hz}$ 的噪声密度 (e_{n-AMP})。U1 的噪声增益 (G_{n-U1}) 为 1。因此，U1 输出所导致的总噪声密度 (e_{n-U1}) 由下式给出：

$$e_{n-U1} = 2 \times \sqrt{(e_{n-DAC})^2 + (e_{n-AMP})^2} = 148.66nV/\sqrt{Hz}$$

- 增益电阻器 R_1 和 R_2 导致的热噪声 (e_{n-R}) 由下式给出：

$$e_{n-R} = \sqrt{4 \cdot K \cdot T \cdot (R_1 \parallel R_2)} = \sqrt{4 \cdot (1.38 \times 10^{-23} J/K) \cdot (298.15K) \cdot (500\Omega)} = 2.87nV/\sqrt{Hz}$$

- U2 导致的不相关噪声密度 (e_{n-U2}) 是增益电阻器的热噪声 (e_{n-R})、U2 的热噪声 (e_{n-AMP}) 和通过 DAC80501 的 V_{REF} 输出进行馈送时 V_{CM} 导致的噪声 (e_{n-VREF}) 的组合。 e_{n-VREF} 为 $140nV/\sqrt{Hz}$ 。U2 的噪声增益 (G_{n-U2})，即 $1+(R_2/R_1)$ 为 2。因此， e_{n-U2} 可表示为：

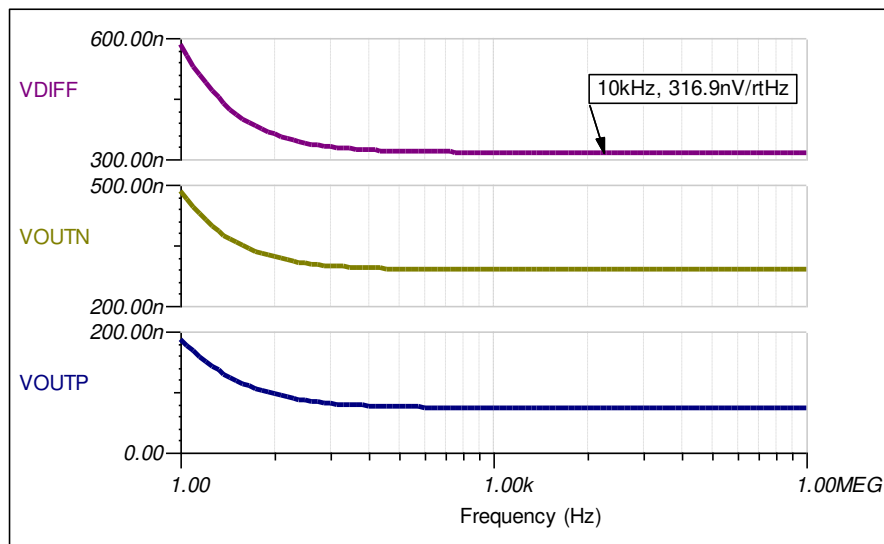
$$e_{n-U2} = \sqrt{(e_{n-VREF} \cdot G_{n-U2})^2 + (e_{n-AMP} \cdot G_{n-U2})^2 + (e_{n-R} \cdot G_{n-U2})^2} = 280.4nV/\sqrt{Hz}$$

- 最后，将 U1 和 U2 产生的噪声结合在一起，我们得到差分输出端的总噪声密度 (e_{n-T})：

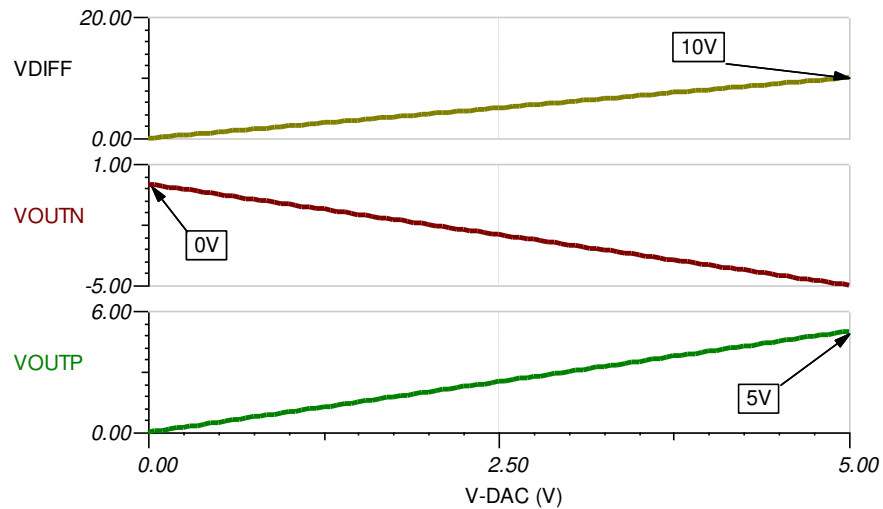
$$e_{n-T} = \sqrt{(e_{n-U1})^2 + (e_{n-U2})^2} = 317.37nV/\sqrt{Hz}$$

下图显示了差分输出端的热噪声仿真值。仿真值 $316.9nV/\sqrt{Hz}$ 接近于计算所得的值。使用等效电阻器对 DAC 输出和 V_{REF} 输出的热噪声进行了仿真，以进行噪声仿真。

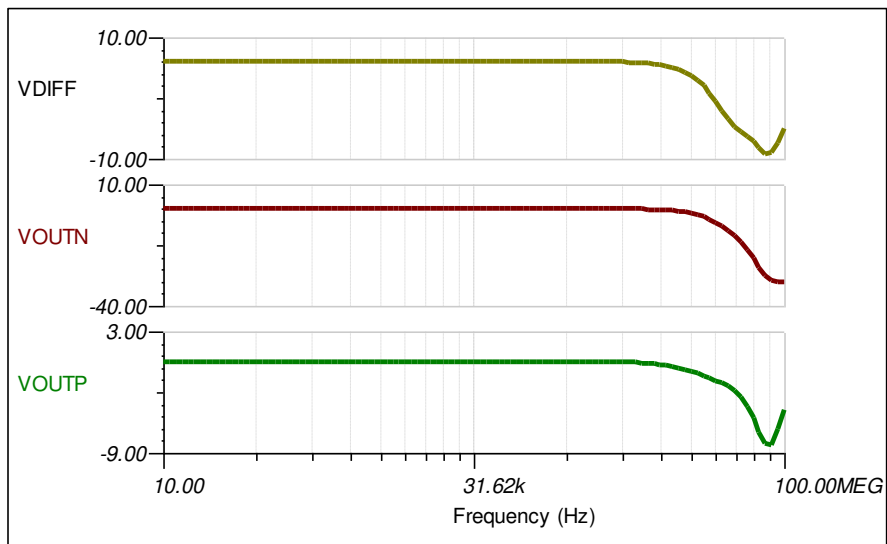
差分输出端的热噪声密度 ($V_{CM} = V_{REF}$)



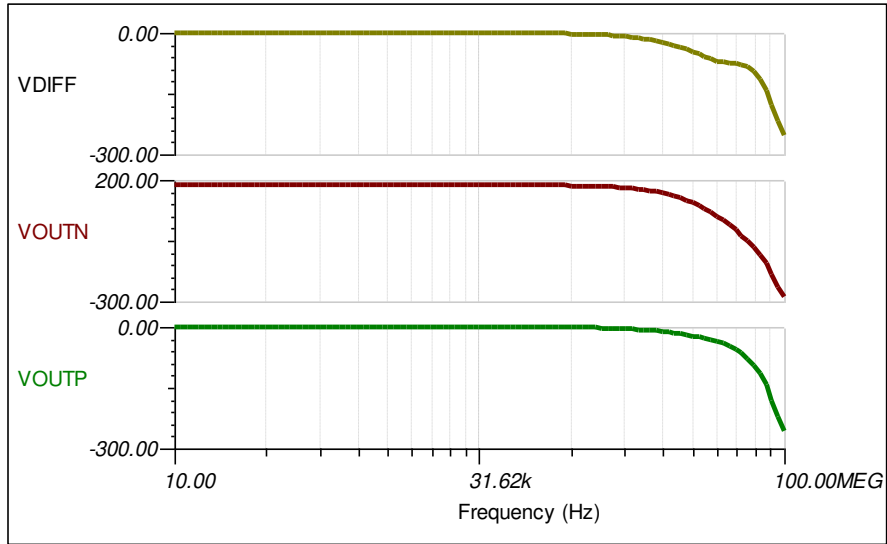
直流传输特性 ($V_{CM} = 0V$)



频率响应 (振幅)

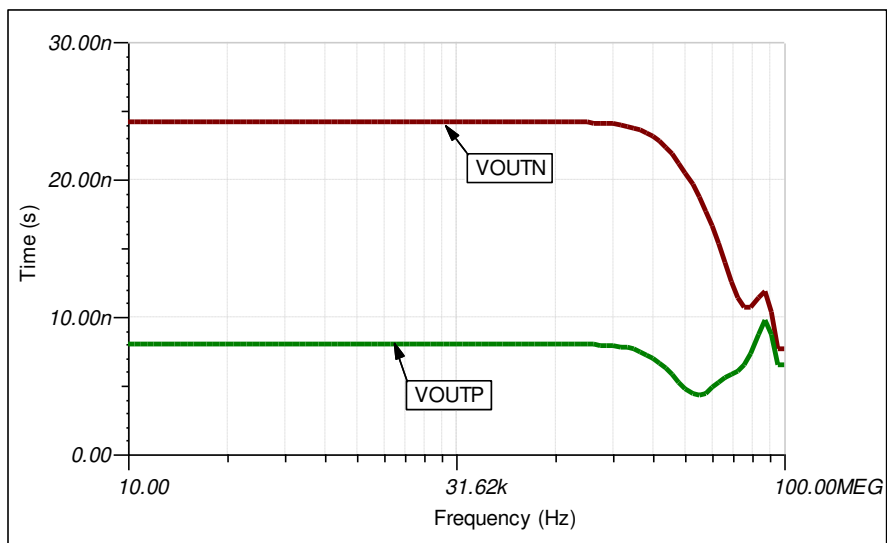


频率响应 (相位)

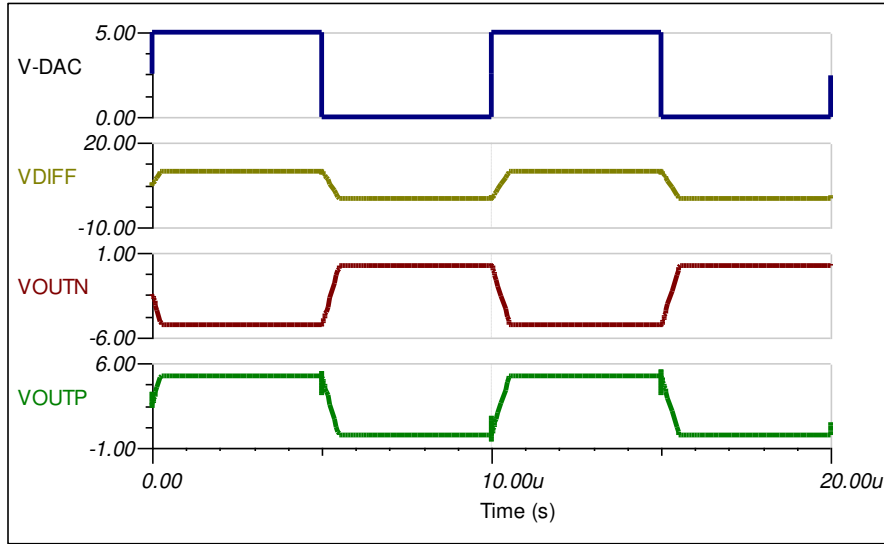


群延迟

群延迟是施加的输入信号和输出信号之间的延时时间。所有放大器和滤波器都具有群延迟。群延迟是该电路的亮点，因为反相和同相路径都具有不同的群延迟。对于较高频率的信号，这可能会产生失真。有关其他详细信息，请参阅时域图中的群延迟。



输出瞬态响应



设计采用的器件和备选器件

特色器件

器件	主要特性	链路
DAC80501	具有精密内部基准电压的 16 位、1LSB INL 数模转换器 (DAC)	采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 16 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC
DAC80508	具有精密内部基准的 8 通道、真正 16 位、SPI、电压输出 DAC	16 位、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器
DAC8562	具有 2.5V、4ppm/°C 基准电压的 16 位、双通道、低功耗、超低干扰、电压输出 DAC	具有 2.5V、4ppm/°C 基准电压的 16 位、双通道、低功耗、超低干扰、电压输出 DAC
OPA320	精密、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器	精密、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器
OPA365	2.2V、50MHz 低噪声单电源轨到轨运算放大器	2.2V、50MHz 低噪声单电源轨到轨运算放大器

主要文件链接

德州仪器 (TI), [TINA SBAM419](#), 源文件

商标

所有商标均为其各自所有者的财产。

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024，德州仪器 (TI) 公司